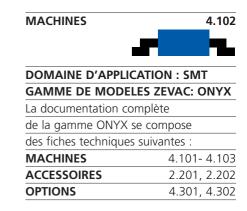


# MACHINE SEMI-AUTOMATIQUE A SOUDER ET DESSOUDER ONYX 29







### **DOMAINE D'APPLICATIONS**

SOUDAGE ET DESSOUDAGE SÉLECTIF
DE CMS L'UNITÉ HAUTE PERFORMANCE
QU'EST L'ONYX 29 GARANTIT UNE
FIABILITÉ ET UNE FACILITÉ DE
FONCTIONNEMENT ÉQUIPÉE D'UN
SYSTÈME SPÉCIAL DE VISION POUR
L'ALIGNEMENT ADÉQUAT DE TOUS LES
COMPOSANTS SMD ET FINE PITCH.
ELLE EST IDÉALE POUR

### Réparations

Les dispositifs mal placés peuvent être repositionnés correctement et les composants peuvent être replacés de façon fiable.

### Construction de prototypes

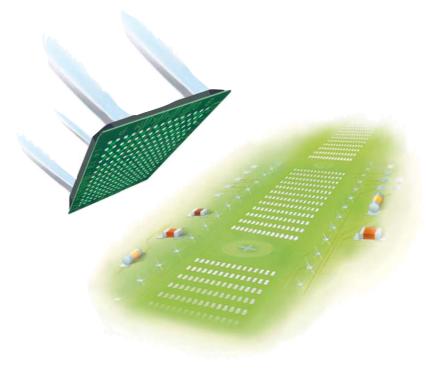
L'ONYX 29 assemble et soude simultanément des prototypes. Elle permet de dessouder et de réutiliser des composants coûteux.

### Post-assemblage

Les composants manquants au moment de l'assemblage peuvent être montés et soudés plus tard. Les dispositifs individuels ne pouvant pas être traités par les ressources de production disponibles peuvent être montés ultérieurement.

### Assemblage

L'ONYX 29 est l'outil le plus adéquat pour l'assemblage, depuis la carte la plus simple jusqu'à la carte la plus densément peuplée.



### **EXIGENCES DU MARCHÉ**

LE POSITIONNEMENT DES
COMPOSANTS ET LES EXIGENCES DE
SOUDAGE SONT DEVENUES PLUS
CRITIQUES AVEC L'INTRODUCTION DE
DISPOSITIFS PLUS COMPLEXES ET
PLUS COÛTEUX AINSI QUE DES CARTES
DE CIRCUITS PLUS INTÉGRÉES. LA
PROGRESSION RAPIDE DE LA
SOPHISTICATION DES SMT A
ENGENDRÉ LE BESOIN URGENT D'UNE
SOLUTION VÉRITABLEMENT
PROFESSIONNELLE. LA MACHINE
ONYX 29 RÉPOND À TOUTES CES
EXIGENCES D'UNE MANIÈRE PRÉCISE.

## CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE PROCESSUS

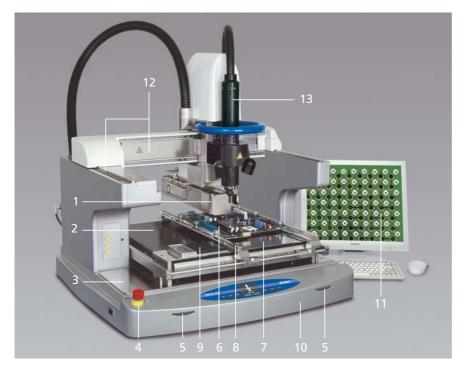
Les processus de saisie du composant, de fluxage, de soudage ou de dessoudage (profil thermique) sont exécutés automatiquement.



Avec l'ONYX 29, tous les composants électroniques tels que

- les puces, jusqu'à 0201
- les flip-chips
- μBGA, CSP, BGA
- LGA, MLF
- CCGA, TCP
- QFP et fine pitch
- les connecteurs et les socles
- les blindages HF
- les composants spécifiques aux client peuvent être traités facilement.





### **ONYX 29:**

Valeurs reproductibles grâce à 7 axes motorisés

- 1 système de vision MFOV
- 2 préchauffeur 4 zones 6000 W
- 3 plaque de base avec capteurs de force
- 4 bouton d'arrêt d'urgence
- 5 réglage fin X/Y
- 6 carte de circuits imprimés
- 7 poste de saisie des composants
- 8 support de CI
- 9 support de plateau alvéolé
- 10 embase de machine en fonte solide
- 11 écran plat
- 12 moteurs linéaires en X et Y
- 13 tête de chauffage 2000 W



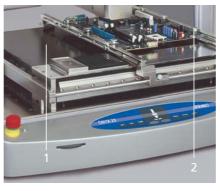
# TÊTE DE CHAUFFAGE MULTIFONCTIONNELLE Applications multiples

La même tête de chauffage peut être utilisée pour les applications suivantes :

- soudage à l'air chaud ou à l'azote pour tous les composants SMD (y compris ceux sans plomb)
- système d'aspiration des résidus de soudure

Un outil en option peut être monté pour enlever automatiquement toutes les soudures résiduelles du PCB

- une unité de dosage en option peut être montée pour des applications de dosage des liquides
- applications spécifiques au client sur demande



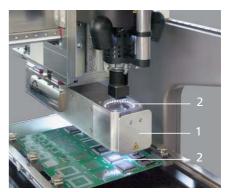
## PRÉCHAUFFEUR ET SUPPORT CI Préchauffage uniforme / accès facile

Le nouveau préchauffeur 4 zones (4x1500W) s'adapte facilement à n'importe quelle taille de carte. Un chauffage très uniforme, des supports mécaniques et un support de CI à ressort garantissent une déformation minimale des cartes.

- 1 préchauffeur avec 4 zones (1500 W chacune)
- 2 support de CI

### SYSTÈME CAPTEUR DE FORCE

Tous les mouvements de la tête de soudage vers le CI sont contrôlés par un système à capteur de force à boucle fermée.



### VISION

## Nouveau système de Vision MFOV (multiple field of view)

Grâce au nouveau système de Vision entièrement motorisé MFOV, la gamme complète des composants SMD (depuis les capacités 0201 jusqu'aux BGAs très grands allant jusqu'à 75mm) peut être placée avec la plus grande précision.

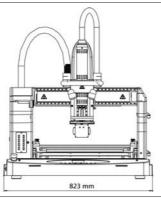
L'éclairage DEL incorporé vers le haut (composant) et vers le bas (carte) assure un contraste optimal pour le système de caméra incorporé pour l'opération de positionnement.

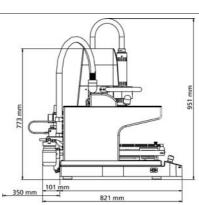
- 1 Système de vision MFOV
- 2 Eclairage DEL ajustable de Vision

Pour le principe de Vision, voir la fiche technique 2.303



Dimensions	$\bigcirc$	
Normes de conformité	(€	
	Sous réserve de modifications techniques	
Caractéristiques techniques	Poids	130 kg
	Dimensions (L x l x H)	823 x 821 x 951 mm
	Tension du réseau	3x400 / 230VAC 3PNE 50Hz 16A
		bus FireWire (IEEE1394)
		commande intégrée via
	Commande	contrôlé par ordinateur, Windows XP
	Système de refroidissement du composant	Air froid conduit directement dans la bu
	Energie thermique	Gaz (air comprimé/azote etc.)
	Température	20 - 475°C
	Pression d'air	4-6 bar 100 l/min
		zone chauffée: 490 x 490 mm
		de chaque côté
	Système de préchauffage	4 zones indépendantes de 1500 W
	Débit de gaz	8 - 80 l/min (contrôlé par boucle fermée
	Puissance de tête de chauffage	2000 W
	Éclairage de composant et de carte	Éclairage DEL ajustables
	Taille d'objet du système de Vision	0.2 x 0.2 mm - 75 x 75 mm
	Tradition Thank de Composant	30 mm dessus (70mm en option)
	Hauteur maxi de composant	20 mm dessous (30mm en option)
	Plage d'épaisseur de carte	Jusqu'à 6mm
	Zone de travail du robot	400 x 400 mm
	Désignation du produit  Dimensions maxi des circuits	ONYX 29 500 x 500 mm (plus long sur demande)





Accessoires	Buses à air chaud	Buses à air chaud Fiche technqiue 2.201 + 2.202	
Options	Système d'aspiration des résidus de soudure	Ordre no. 50.29.120	
	Capteur de température sans contact Ordre no. 50.29.100		
	Dosage temps / pression	Ordre no. 50.29.104	
	Système de caméra à vue directe	Ordre no. 50.29.112	
	Support d'enlèvement du composant	Ordre no. 50.29.116	
	Système de refroidissement de CI	Ordre no. 50.29.132	
	Autres options à la demande		

### **Représentation ZEVAC**

ZEVAC	ZEVAC AG	Téléphone	+41 / 32 626 20 80
	Vogelherdstrasse 4	Fax	+41 / 32 626 20 90
	CH- 4500 Solothurn / Suisse	E-Mail	info@zevac.ch
		Website	www.zevac.ch

